

6個のCOMポートを装備し、機器間を制御するリンク機能HDMI's CEC (オプション)に対応

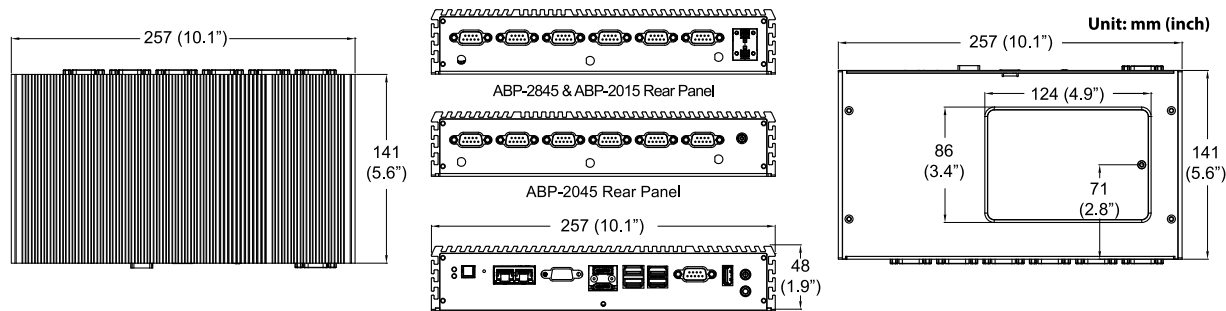
ABP-2000 Series



- インテル® Atom™ E3845 プロセッサ搭載
- ファンレス仕様でスリム設計、-25°C~+70°Cの広温度対応
- オプションで機器間を制御するリンク機能HDMI's CEC (Consumer Electronics Control)に対応
- 6個のCOMポートを装備 (Auto Flow Controlをサポート)
※モデルABP-2845は6ポートの内2ポートが絶縁仕様
- デュアルHDMIディスプレイ出力が可能
- DC9~28Vまでサポートする広域DC電源入力



■ 外観寸法



■ 製品仕様

プロセッサ	種類	インテル® Atom™ E3845 プロセッサ(4コア4スレッド、2MB、1.91 GHz)
	搭載数	1
チップセット		SoC
メモリー	規格	DDR3L 1600MHz SO-DIMM
	容量	最大8GB
	スロット数	1
ストレージ	SSD/HDD	1
グラフィックス		インテル® Iris™ Pro グラフィックス 6200 (Core™ i7-5850EQ) インテル® HD グラフィックス 5600 (Core™ i7-5700EQ)
I/O	シリアル (COM)	6 ※ABP-2845は、うち2基が絶縁型COM実装
	USB	3 (USB3.0)、2 (USB2.0)
	GPIO	8 GPIO
	VGA	1
	HDMI	2(HDMI 1.4) ※オプション:CEC Control
	Ethernet	2
拡張スロット	Mini PCI Express	2 1 (PCIe/USB/SIM Card用) 1 (PCIe/USB用)
	オーディオ	端子 1 Mic-in、1 Line-out
電源	入力電圧	9V~28V、DC-in
	電源入力タイプ	AC to DC 60W アダプター (オプション)
	リモートスイッチ	2-pin リモートパワー: On/Offスイッチ
外観寸法 (W × L × H)		257mm × 141mm × 48mm (突起物等を除く)
重量		約2.1kg
取付方法		ウォールマウント用ブラケット
利用環境	動作温度	-25℃~+70℃
	保存温度	-40℃~+85℃
	湿度	10%~95% RH (結露なきこと)
	耐衝撃性	IEC 60068-2-27、SSD : 50G @ wallmount、Half-sine、11ms
	耐振動性	IEC 60068-2-64、SSD : 5Grms、5Hz~500Hz、3 Axis
EMC指令		CE, FCC, RoHS, EN50155 & EN50121-3-2



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL : 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
2018年9月20日現在の内容です。